

블루투스 클래스 1 OEM 모듈

Parani-BCD100

제품 데이터시트

버전 1.0.5
2011/07/06

(주) 세나테크놀로지

저작권

Copyright 2002~2011, 세나테크놀로지. All rights reserved.

세나테크놀로지는 자사 제품을 예고 없이 변경 및 개선할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.

등록상표

Parani™ 는 세나테크놀로지의 등록 상표입니다.

Windows®는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

저작권

Copyright 2002~2011, 세나테크놀로지. All rights reserved.

세나테크놀로지는 자사 제품을 예고 없이 변경 및 개선할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.

사용자 고지

시스템 고장이 심각한 결과를 유발하는 응용 분야인 경우, 백업 시스템이나 안전 장치를 사용하여 심각한 결과로부터 인명 및 재산을 보호하는 것이 필요합니다. 시스템 고장으로 인한 결과에 대한 보호는 사용자 책임입니다.

예방과 안전

제품을 떨어뜨리지 말고 습하거나 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마시기 바랍니다. 무리한 힘으로 버튼을 누르거나 제품을 분해하지 마시고 무거운 물건을 제품 위에 올려놓지 마십시오.

기술지원

(주)세나테크놀로지

서울시 서초구 양재동 210번지

전화: (02) 573-7772

팩스: (02) 573-7710

메일: support@sena.com

홈페이지: <http://www.sena.com>

목차

1. 개요.....	4
1.1 특징.....	4
1.2 적용분야.....	4
1.3 블록 다이어그램.....	5
1.4 핀 배치도.....	5
1.5 핀 설명.....	6
1.6 치수 및 PCB 랜드 패턴.....	7
2. 전기적 특성.....	8
2.1 절대적 한계치.....	8
2.2 권장 동작 범위.....	8
2.3 전력 소모.....	8
3. RF 특성.....	9
3.1 기본 데이터 레이트 (Basic Data Rate).....	9
3.1.1 송신부 성능.....	9
3.1.2 송수신부 성능.....	9
3.1.3 수신부 성능.....	9
3.2 향상 데이터 레이트 (Enhanced Data Rate).....	10
3.2.1 송신부 성능.....	10
3.2.2 수신부 성능.....	11
4. 장비 입출력 설명.....	12
4.1 UART 인터페이스.....	12
4.2 USB 인터페이스.....	12
4.3 I2C 인터페이스.....	13
4.4 PCM CODEC 인터페이스.....	13
4.5 I/O 병렬 포트 (I/O Parallel Ports).....	14
4.6 리셋 인터페이스 (Reset Interface).....	14
5. 응용 회로도 (Application Schematic).....	15
6. 소프트웨어 스택.....	18
7. 납땜 프로파일 (Solder Profiles).....	19
8. 패키징 정보.....	20
9. 인증 정보.....	22
9.1 블루투스 SIG 인증 (Bluetooth SIG Certification).....	22

1. 개요

Parani-BCD100은 블루투스 클래스 1 기능을 신속하고 효과적인 비용으로 OEM 제품에 구현하고자 하는 OEM 제조업체들을 위한 블루투스 클래스 1 OEM 모듈입니다. OEM 제조업체는 BCD100을 이용하고 자체적인 안테나 회로를 설계하여 낮은 제품 단가를 달성하면서, 실제 환경에서 성능이 입증된 SPP (Serial Port Profile) 시리얼 포트 프로파일 펌웨어를 추가 비용없이 사용하여 전체 개발 기간을 효과적으로 단축 시킬수 있습니다.

BCD100은 클래스 1 블루투스 출력을 지원하여 통상적으로 100m ~ 1km의 도달거리를 지원하는 통신 환경을 지원합니다. 또한 BCD100은 OEM제품과의 통신을 위하여 UART, USB, I2C, PCM, PIO 통신방식을 지원합니다.

BCD100은 블루투스 v.2.0 스펙을 만족하는 SPP 펌웨어를 기본적으로 내장합니다. 이 SPP 펌웨어는 OEM 제조업체가 별도의 변경 없이 실제 사용 환경에서 바로 사용이 가능하여 POS (Point-of-sales), 산업자동화, 원격검침 및 기타 다양한 용도로 바로 사용이 가능합니다. 또는 PC용 블루투스 USB Dongle과 같이 전체 블루투스 스택이 외부에서 동작하는 사용 용도 또는 OEM 제조업체의 커스텀 펌웨어를 내장 시키기위한 용도로 사용자가 요구할 경우 BCD100의 펌웨어는 HCI 블루투스 스택까지만 지원하는 펌웨어를 내장시키는 것 또한 가능합니다.

BCD100은 블루투스 v.2.0+EDR 스펙을 완전히 만족시키도록 설계되어 블루투스 인증을 받았으므로 OEM 제조업체들이 BCD100을 이용하여 제품을 설계하면 추가 인증 비용 및 시간을 절약할수 있습니다. 따라서 BCD100은 보다 저렴한 제조원가가 요구되어지나 동시에 신속한 제품 개발 기간이 필요한 용도에 이상적으로 사용되어질수 있습니다.

1.1 특징

- | 블루투스 클래스 1
- | 블루투스 v2.0+EDR 사양 완벽 호환 및 인증
- | 통상 출력: +18dBm
- | 수신 감도: -90dBm (0.1% BER)
- | 크기: 27.1 x 14.8 x 2.6mm (실드캔 포함)
- | 동작 온도 범위: -40°C ~ +85°C
- | 내장형 8Mbit 플래쉬 메모리
- | USB, Dual UART, I2C, PCM, PIO 인터페이스
- | 802.11 공존
- | 실사용환경에서 검증된 SPP (Serial Port Profile) 펌웨어
- | RoHS 인증

1.2 적용분야

- | 장거리 고속 데이터 통신
- | 컴퓨터/PDA
- | 블루투스 USB Dongle
- | 블루투스 시리얼 Dongle
- | 블루투스 액세스 포인트
- | 산업 자동화 장비
- | 원격 검침 장비
- | POS (Point-of-sales) 장비

1.3 블록 다이어그램

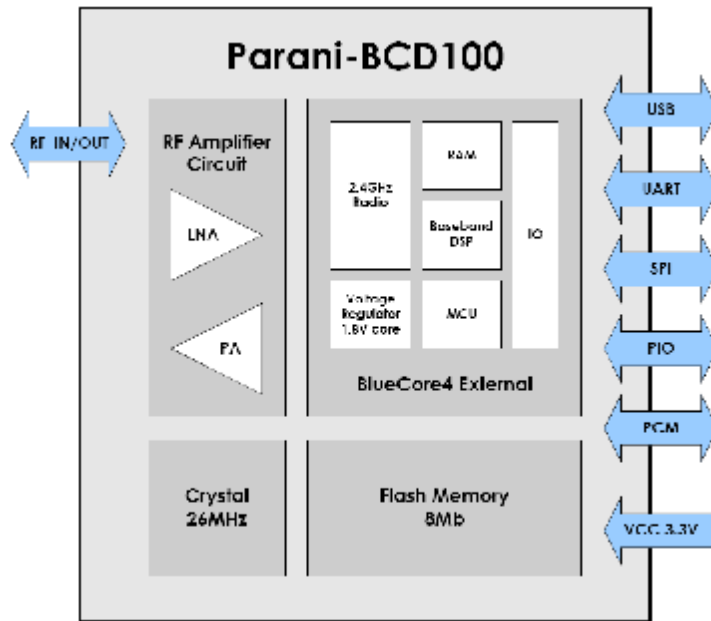


그림 1-1 블록 다이어그램

1.4 핀 배치도

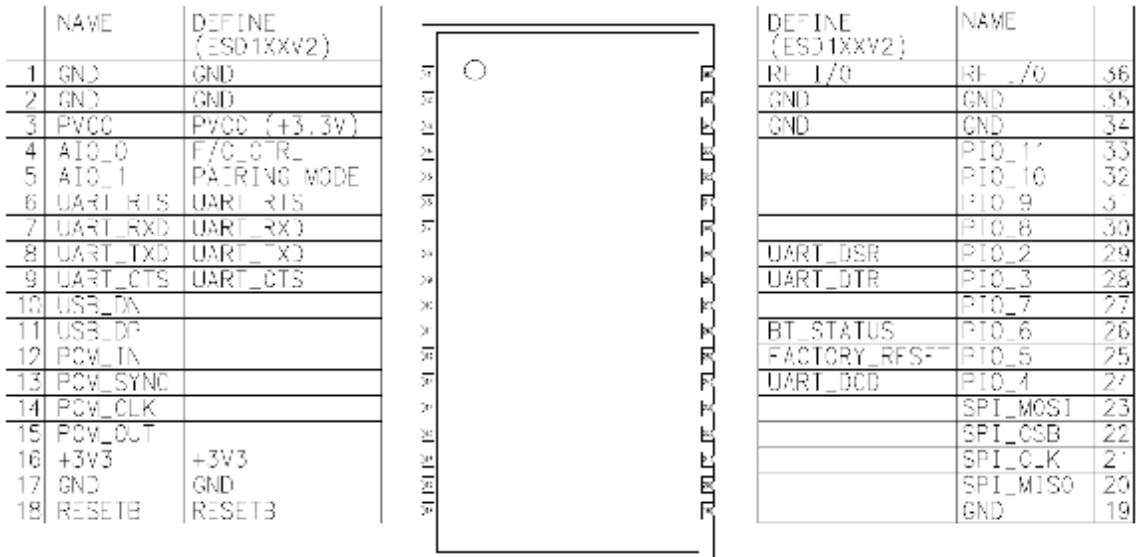


그림 1-2 핀 배치도

1.5 핀 설명

기능	핀이름	핀번호	설명
USB 인터페이스	USB_DP	11	USB data plus
	USB_DN	10	USB data minus
UART 인터페이스	UART_TXD	8	UART data output
	UART_RXD	7	UART data input
	UART_RTS	6	UART request to send active low
	UART_CTS	9	UART clear to send active low
PCM 인터페이스	PCM_OUT	15	Synchronous data output
	PCM_IN	12	Synchronous data input
	PCM_SYNC	13	Synchronous data sync
	PCM_CLK	14	Synchronous data clock
SPI 인터페이스	SPI_MISO	20	SPI data output
	SPI_MOSI	23	SPI data input
	SPI_CSB	22	Chip select for SPI, active low
	SPI_CLK	21	SPI clock
PIO 인터페이스	PIO_2	29	Programmable input/output line
	PIO_3	28	Programmable input/output line
	PIO_4	24	Programmable input/output line
	PIO_5	25	Programmable input/output line
	PIO_6	26	Programmable input/output line
	PIO_7	27	Programmable input/output line
	PIO_8	30	Programmable input/output line
	PIO_9	31	Programmable input/output line
	PIO_10	32	Programmable input/output line
	PIO_11	33	Programmable input/output line
	AIO_0	4	Analogue programmable input/output line
	AIO_1	5	Analogue programmable input/output line
전원	PVCC	3	Power supply for power amplifier, 3.3V
	+3V3	16	Power supply for system, 3.3V
	GND	1	Ground
	GND	2	Ground
	GND	17	Ground
	GND	19	Ground
	GND	34	Ground
	GND	35	Ground
기타	RF_I/O	36	Transmitter output/receiver input
	RESETB	18	Reset, active low, > 5ms to cause a reset

표 1-1 핀 설명

1.6 치수 및 PCB 랜드 패턴

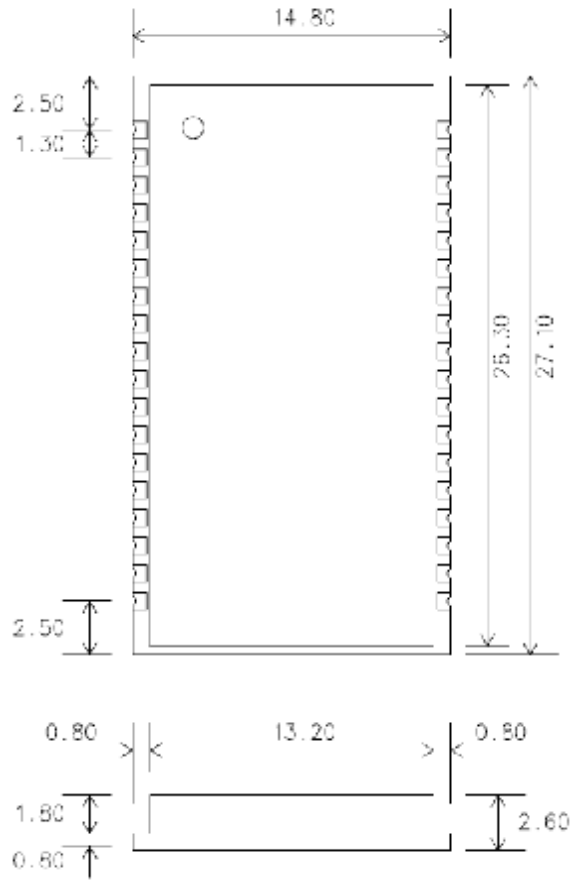


그림 1-3 모듈 치수

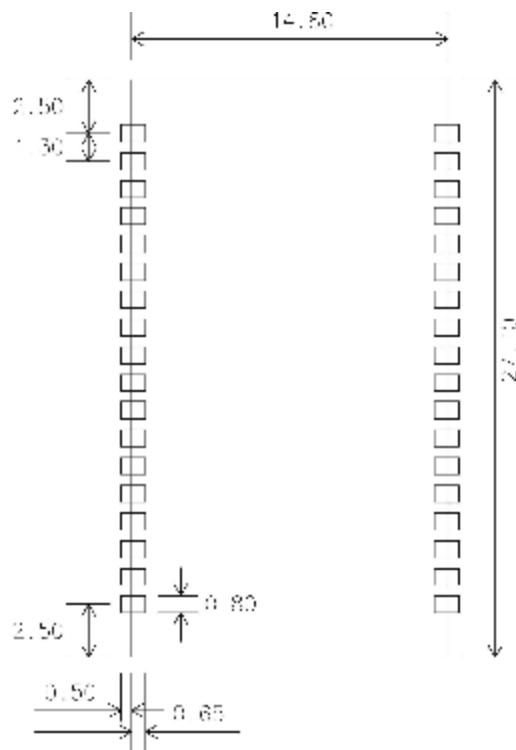


그림 1-4 권장 랜드 패턴

2. 전기적 특성

2.1 절대적 한계치

Ratings		Min	Max	Unit
Storage Temperature		-40	+85	°C
Operating Temperature		-40	+85	°C
Supply voltage	PVCC	-0.4	3.6	V
	+3V3	-0.4	3.6	V
Other terminal voltages		GND – 0.4	+3V3 +0.4	V

표 2-1 절대적 한계치

2.2 권장 동작 범위

Ratings		Min	Typ	Max	Unit
Operating Temperature		-40	25	+85	°C
Supply voltage	PVCC	2.7	3.3	3.6	V
	+3V3	2.7	3.3	3.6	V
	UART	3.0	3.3	3.6	V
	USB	3.1	3.3	3.6	V

표 2-2 권장 동작 범위

2.3 전력 소모

Role	Operation Mode	UART Rate(kbps)	Current	Unit
-	Inquiry and page Scan	115.2	76	mA
-	Power on (Standby)	115.2	2	mA
	Connectable Mode(Mode3)	115.2	18	mA
	Connected (No data)	115.2-	15	mA
	Connected (file transfer)	115.2	45	mA
	Connected (file transfer)	9.6	55	mA

표 2-3 전력 소모

3. RF 특성

3.1 기본 데이터 레이트 (Basic Data Rate)

3.1.1 송신부 성능

RF Characteristics PVCC = 3.3V, 25°C		Min	Typ	Max	Bluetooth Specification	Unit
Output power		16	18	19	≤ 20	dBm
Power Density		16	18	19	≤ 20	dBm
Power Control		3	4	6	2 ≤ step ≤ 8	dB
TX Output Spectrum-Frequency range		2402	-	2480	2400 ~2483.5	MHz
TX Output Spectrum-20dB Bandwidth		-	900	-	≤ 1000	kHz
Adjacent Channel Power	F = F ₀ ± 2MHz	-	-	-20	≤ -20	dBm
	F = F ₀ ± 3MHz	-	-	-40	≤ -40	dBm
	F = F ₀ ± > 3MHz	-	-	-40	≤ -40	dBm
Modulation Characteristics	Δf _{1avg}	145	165	175	140 ≤ Δf _{1avg} ≤ 175	kHz
	Δf _{2avg}	115	155	-	Δf _{2avg} ≥ 115	kHz
	Δf _{2avg} /Δf _{1avg}	0.8	0.95	-	(Δf _{1avg} /Δf _{2avg}) ≥ 0.8	-
Initial Carrier Frequency Tolerance		-20	-	20	≤ ±75	kHz
Carrier Frequency Drift	Drift rate	-20	-	20	≤ ±20	kHz/50μs
	1 slot Freq Drift	-25	-	25	≤ ±25	kHz
	5 slot Freq Drift	-40	-	40	≤ ±40	kHz

표 3-1 기본 데이터 레이트 이용시 송신부 성능

3.1.2 송수신부 성능

RF Characteristics PVCC = 3.3V, 25°C		Min	Typ	Max	Bluetooth Specification	Unit
Out of band Spurious Emissions	0.030-1.000GHz	-36	-	-	≤ -36	dBm
	1.000-12.75GHz	-30	-	-	≤ -30	dBm
	1.800-5.100GHz	-47	-	-	≤ -47	dBm
	5.100-5.300GHz	-47	-	-	≤ -47	dBm

표 3-2 기본 데이터 레이트 이용시 송수신부 성능

3.1.3 수신부 성능

RF Characteristics Temperature 25°C		Min	Typ	Max	Bluetooth Specification	Unit
Sensitivity - Single slot packets (0.1%)		-	-90	-70	≤ -70	dBm
Sensitivity - Multi slot packets (0.1%)		-	-90	-70	≤ -70	dBm
C/I performance at 0.1% BER	co-channel	-	-	-11	≤ -11	dB
	F = F ₀ + 1MHz	-	-	0	≤ 0	kHz

	$F = F_0 - 1\text{MHz}$	-	-	0	≤ 0	dB
	$F = F_0 + 2\text{MHz}$	-	-	-20	≤ -20	dB
	$F = F_0 - 2\text{MHz}$	-	-	-30	≤ -30	dB
	$F = F_0 - 3\text{MHz}$	-	-	-40	≤ -40	dB
	$F = F_0 + 5\text{MHz}$	-	-	-40	≤ -40	dB
	$F = F_{\text{Image}}$		-	-9	≤ -9	dB
Blocking performance	0.030-2.000GHz	-10	-	-	≥ -10	dBm
	2.000-2.400GHz	-27	-	-	≥ -27	dBm
	2.500-3.000GHz	-27	-	-	≥ -27	dBm
	3.000-12.75GHz	-10	-	-	≥ -10	dBm
Inter-modulation performance		-39	-	-	≥ -39	dBm
Maximum input level at 0.1% BER		-20	0	-	≥ -20	dBm

표 3-3 기본 데이터 레이트 이용시 수신부 성능

3.2 향상 데이터 레이트 (Enhanced Data Rate)

3.2.1 송신부 성능

RF Characteristics		Min	Typ	Max	Bluetooth Specification	Unit	
PVCC = 3.3V, Temperature 25°C							
Maximum RF Transmit Power		-2	2	-	-6 to +4	dB	
Relative Transmit Power		-4	-	1	-4 to +1	dB	
Carrier Frequency Stability	$\pi/4$ DQPSK	$ \omega_0 $	-10	-	10	$\leq \pm 10$ for all blocks	kHz
		$ \omega_i $	-75	-	75	$\leq \pm 75$ for all packets	kHz
		$ \omega_0 + \omega_i $	-75	-	75	$\leq \pm 75$ for all blocks	kHz
	8DPSK	$ \omega_0 $	-10	-	10	$\leq \pm 10$ for all blocks	kHz
		$ \omega_i $	-75	-	75	$\leq \pm 75$ for all packets	kHz
		$ \omega_0 + \omega_i $	-75	-	75	$\leq \pm 75$ for all blocks	kHz
Modulation Accuracy	$\pi/4$ DQPSK	RMS DEVM	-	-	20	≤ 20	%
		99% DEVM	-	-	30	≤ 30	%
		Peak DEVM	-	-	35	≤ 35	%
	8DPSK	RMS DEVM	-	-	13	≤ 13	%
		99% DEVM	-	-	20	≤ 20	%
		Peak DEVM	-	-	25	≤ 25	%
EDR Differential Phase Encoding		99	-	-	≥ 99	%	
In-band Spurious Emissions (8DPSK)	$F \geq F_0 + 3\text{MHz}$		-	-	-40	≥ -40	dBm
	$F < F_0 + 3\text{MHz}$		-	-	-40	≥ -40	dBm
	$F = F_0 - 3\text{MHz}$		-	-	-40	≥ -40	dBm
	$F = F_0 - 2\text{MHz}$		-	-	-20	≥ -20	dBm
	$F = F_0 - 1\text{MHz}$		-	-	-26	≥ -26	dB
	$F = F_0 + 1\text{MHz}$		-	-	-26	≥ -26	dB
	$F = F_0 + 2\text{MHz}$		-	-	-20	≥ -20	dBm
	$F = F_0 + 3\text{MHz}$		-	-	-40	≥ -40	dBm

표 3-4 향상 데이터 레이트 이용시 송신부 성능

3.2.2 수신부 성능

RF Characteristics Temperature 25°C		Min	Typ	Max	Bluetooth Specification	Unit	
Sensitivity at 0.01% BER	$\pi/4$ DQPSK	-	-88	-70	≤ -70	dBm	
	8DPSK	-	-85	-70	≤ -70	dBm	
BER floor performance		-	-	-60	≤ -60	dBm	
C/I Performance (co-channel at 0.1% BER)	$\pi/4$ DQPSK	-	-	13	$\leq +13$	dB	
	8DPSK	-	-	21	$\leq +21$	dB	
C/I Performance (Adjacent Channel Selectivity)	$F = F_0 + 1\text{MHz}$	$\pi/4$ DQPSK	-	-	0	≤ 0	dB
		8DPSK	-	-	5	$\leq +5$	dB
	$F = F_0 - 1\text{MHz}$	$\pi/4$ DQPSK	-	-	0	≤ 0	dB
		8DPSK	-	-	5	$\leq +5$	dB
	$F = F_0 + 2\text{MHz}$	$\pi/4$ DQPSK	-	-	-30	≤ -30	dB
		8DPSK	-	-	-25	≤ -25	dB
	$F = F_0 - 2\text{MHz}$	$\pi/4$ DQPSK	-	-	-20	≤ -20	dB
		8DPSK	-	-	-13	≤ -13	dB
	$F \geq F_0 + 3\text{MHz}$	$\pi/4$ DQPSK	-	-	-40	≤ -40	dB
		8DPSK	-	-	-33	≤ -33	dB
	$F \leq F_0 - 5\text{MHz}$	$\pi/4$ DQPSK	-	-	-40	≤ -40	dB
		8DPSK	-	-	-33	≤ -33	dB
	$F = F_{\text{Image}}$	$\pi/4$ DQPSK	-	-	-7	≤ -7	dB
		8DPSK	-	-	0	≤ 0	dB
	Maximum input level at 0.1% BER	$\pi/4$ DQPSK	-20	-	-	≥ -20	dBm
		8DPSK	-20	-	-	≥ -20	dBm

표 3-5 향상 데이터 레이트 이용시 수신부 성능

4. 장비 입출력 설명

4.1 UART 인터페이스

BCD100은 RS232 프로토콜을 이용한 OEM 장비와의 통신을 위하여 UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 인터페이스를 제공합니다. BCD100이 다른 장비에 장착되어질 경우 UART_RX 와 UART_TX핀을 통하여 데이터가 송수신됩니다. UART_CTS와 UART_RTS는 하드웨어 플로우 컨트롤을 위하여 사용되어지면 active low 방식을 이용합니다. 모든 UART핀들은 CMOS방식을 이용하여 0~3.3V의 전원 레벨이 사용됩니다.

Parameter		Possible Values
Baud Rate	Minimum	1200 baud (2%Error)
	Maximum	3M baud (1%Error)
Flow Control		RTS/CTS or None
Parity		None, Odd or Even
Number of Stop Bits		1 or 2
Bits per Channel		8

표 4-1 UART 설정 범위

4.2 USB 인터페이스

BCD100은 장비 인터페이스의 한가지로서 풀 스피드 USB 인터페이스 (12 Mbits/s)를 제공합니다. BCD100의 USB인터페이스를 사용하기 위하여 외부 USB 트랜시버가 필요하지 않습니다. BCD100은 PC와 같은 USB호스트의 요구에 응답하는 USB 주변기기로 동작합니다. OHCI 및 UHCI의 두가지 표준을 지원합니다. BCD100은 블루투스 v2.0+EDR USB 표준기기 또는 USB 오디오 장치로서 인식되어집니다. BCD100은 USB 마스터/슬레이브 동작 방식중 USB 슬레이브 방식으로서만 동작합니다.

USB데이터는 USB_DP및 USB_DN핀을 이용하여 인식되어집니다. 이 두 핀은 BCD100의 내부 USB I/O 버퍼와 연결되어 있어서 낮은 출력 임피던스를 가지고 있습니다. 따라서 USB 케이블의 특성과 적합하도록 조정하기 위해서는 USB_DP/USB_DN핀과 직렬로 저항을 연결하여서 사용하여야 합니다. BCD100은 내부 USB pull-up 저항을 가지고 있습니다. 이 저항은 BCD100이 PC와 같은 마스터에 의하여 인식되어질수 있는 경우에 USB_DP 핀을 high로 유지하여 풀스피드(full speed) USB 장비(12Mbits/s)임을 알려줍니다.

USB 내부 풀업(pull-up)은 전류 소스(current source)로서 구현되어졌으며, 이는 USB 표준 v1.2의 섹션 7.1.5와 호환됩니다. 이 내부 풀업 저항은 VDD_PADS=3.1V 인 경우 허브/호스트의 풀다운 저항 $15K\Omega \pm 5\%$ 이 적용될 경우 USB_DP신호를 2.8V이상으로 유지시켜줍니다. 이는 호스트의 테브난(Thevenin) 저항이 900Ω 또는 그 이상의 효과를 가져옵니다.

4.3 I2C 인터페이스

I²C 인터페이스 사용을 원하는 경우 PIO[8:6]를 사용하여 마스터 I²C 인터페이스를 구축할 수 있습니다. 이 경우 소프트웨어를 이용하여 I²C 인터페이스가 동작되어지므로 dot matrix LCD (*Liquid Crystal Display*), 키보드, 스캐터, EEPROM 등 상대적으로 빠른 전송 속도가 요구되어지지 않는 애플리케이션에 적합합니다.

Notes:

PIO 라인은 2.2K Ω 저항을 이용하여 pull-up되어야 합니다.

PIO[7:6]은 UART bypass와 EEPROM에 모두 사용되어집니다. 따라서 EEPROM을 이용하는 장비는 UART bypass 기능을 사용할 수 없습니다.

EEPROM에 연결하여 사용하기 위한 보다 자세한 내용은 CSR의 I²C EEPROM for use with BlueCore 문서를 참조하시기 바랍니다. 이 CSR의 문서에는 현재 지원 가능한 장비들의 목록이 포함되어 있습니다.

4.4 PCM CODEC 인터페이스

PCM (*Pulse Code Modulation*) 은 오디오 신호 (특히 음성신호)를 디지털화하여 디지털 통신 채널을 이용하여 전송하기 위한 표준 방법입니다. BCD100은 하드웨어적인 PCM 인터페이스를 제공하여, PCM 데이터의 연속적인 전송 및 수신을 지원합니다. 따라서 BCD100을 이용하여 무선 헤드셋 장비등을 구성할 경우 프로세서 오버헤드를 줄일 수 있습니다. BCD100은 양방향 디지털 오디오 신호가 HCI 프로토콜 레이어(HCI protocol layer)를 거치지 않고 베이스밴드 레이어(baseband layer)로 직접 전달되도록 하여 효율적인 통신이 가능합니다.

BCD100의 하드웨어는 SCO 연결과 데이터를 주고받을 수 있습니다. PCM 인터페이스는 최대 3개까지의 SCO 연결을 지원합니다. BCD100은 PCM 인터페이스 마스터로 설정되었을 시 128,256, 512 kHz의 클럭을 생성할 수 있습니다. PCM 인터페이스 슬레이브로서 동작시 2048kHz의 클럭을 입력받을 수 있습니다. BCD100은 다양한 클럭 종류를 지원하며, 이는 Long Frame Sync, Short Frame Sync 및 GCI timing environments를 포함합니다.

BCD100은 아래 PCM 오디오 장비들과 직접 통신이 가능합니다.

- I Qualcomm MSM 3000 series and MSM 5000 series CDMA baseband devices
- I OKI MSM7705 four channel A-law and u-law CODEC
- I Motorola MC145481 8-bit A-law and u-law CODEC
- I Motorola MC145483 13-bit linear CODEC
- I STW 5093 and 5094 14-bit linear CODECs
- I Motorola SSI™ interface

4.5 I/O 병렬 포트 (I/O Parallel Ports)

PIO 라인은 소프트웨어적으로 약하게(weak) 또는 강하게(strong) 풀다운 (pull-down) 되어질 수 있습니다. BCD100이 리셋되면 모든 PIO라인은 약하게 풀다운되어지는 입력단으로 설정되어집니다.

PIO 라인의 어떤것이라도 인터럽트 요청라인 또는 슬립모드에서 깨어나는 (wake-up) 라인으로 사용되도록 설정할 수 있습니다. PIO_6 또는 PIO_2 는 외부 클럭 소스를 요청하도록 설정할 수 있습니다. 이는 BCD100이 시스템 ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*)으로부터 발생되어지는 클럭을 이용시 유용합니다. PSKEY_CLOCK_REQUEST_ENABLE (0x246)를 이용하여, BCD100이 딥슬립 (Deep Sleep) 모드에 있을시 PIO_6/PIO_2가 low로 유지되고 클럭 신호가 필요시 high로 유지되도록 설정할 수 있습니다. 이 경우 클럭은 PIO_6/PIO_2가 low 에서 high로 바뀌는 시점 (rising edge)에서 4ms이내에 공급이 되어야 합니다.

BCD100은 세개의 범용 아날로그 인터페이스 핀 AIO_0, AIO_1, AIO_2를 제공합니다. 이 핀들은 내부 회로 및 제어용 신호를 액세스하기 위하여 사용되어집니다. 이 중 핀 하나는 레퍼런스 전압(on-chip band gap reference voltage)용으로 할당되어야하며, 나머지 두개는 추가 기능을 위하여 사용되어질 수 있습니다.

4.6 리셋 인터페이스 (Reset Interface)

BCD100은 RESETB 핀, 파워-온-리셋 (power on reset), UART 브레이크 시그널 (UART break character) 또는 소프트웨어 설정 와치독 타이머(software configured watchdog timer)를 통하여 리셋되어집니다.

RESETB 핀은 low일때 활성화 되어지는 신호이며 (active low) 내부적으로 저주파 클럭 발생기에 의하여 필터링 되어집니다. 리셋은 RESETB가 활성화 된 후 1.5~4ms사이에 수행되어지므로 RESETB 에 5ms 이상의 시간동안 신호가 가해지는것을 권장합니다.

파워-온-리셋은 VDD_CORE 전압이 통상 1.5V 미만으로 떨어지면 발생하고, VDD_CORE 전압이 통상 1.6V 보다 커지면 해제됩니다.

리셋이 발생하면, 입출력 설정이 가능한 디지털 I/O 핀들은 모두 입력단으로 초기화되어지며 출력전용 디지털 I/O핀들은 트라이스테이트(tri-state)로 초기화됩니다. PIO 핀들은 약한 풀다운 (weak pull-down)상태로 초기화됩니다.

5. 응용 회로도 (Application Schematic)

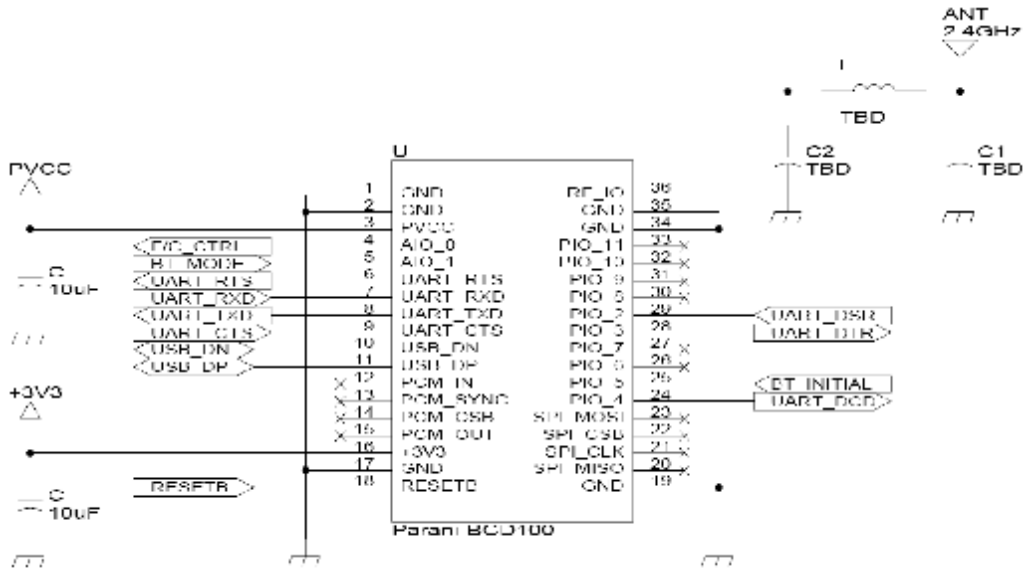


그림 5-1 BT 모듈 인터페이스

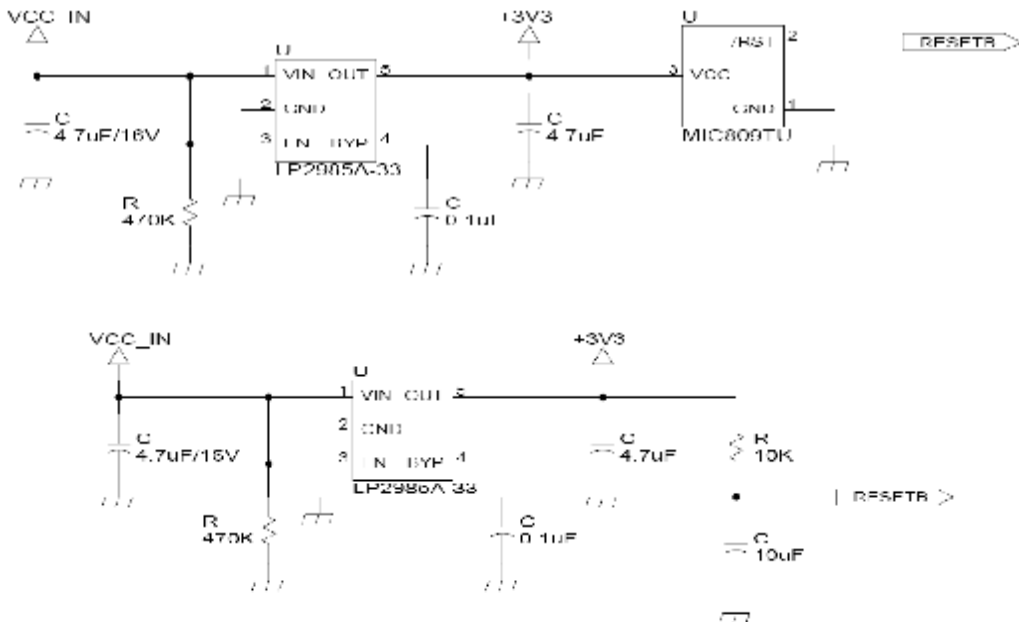


그림 5-2 전원 및 리셋 인터페이스

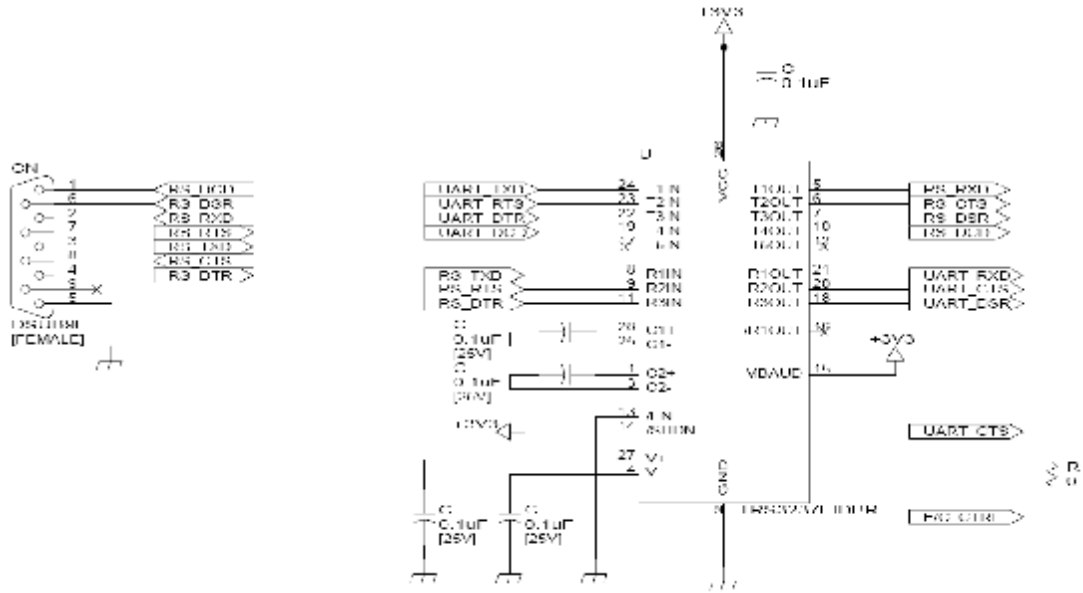
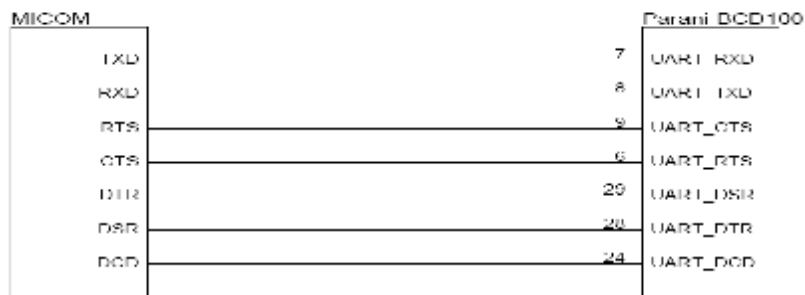


그림 5-3 RS232 시리얼 인터페이스

[When TTL level of MICOM is 3.3V]



[When TTL level of MICOM is 5.0V]

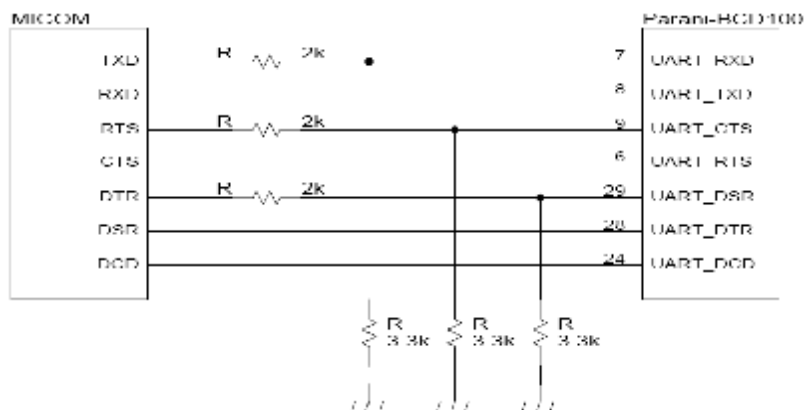


그림 5-4 MICOM UART 인터페이스

6. 소프트웨어 스택

BCD100은 블루투스 v2.0을 만족하는 SPP (Serial Port Profile) 펌웨어가 기본적으로 내장되어 있습니다. 이 SPP 펌웨어는 추가 작업없이 바로 POS (Point-of-sales), 산업자동화, 원격 검침 및 기타 다양한 실제 현장에 적용가능하도록 설계, 다년간 운영되어 그 성능 및 안정성이 이미 검증되어 있습니다.

SPP 펌웨어는 AT 명령을 이용하여 설정 및 제어가 가능합니다. 사용자는 HyperTerminal과 같은 터미널 에뮬레이션 프로그램을 이용하여 BCD100을 설정하고 사용자의 기존 시리얼 포트 소프트웨어를 수정하지 않고 블루투스 무선 통신을 적용할수 있습니다. 또한 기본 AT 명령과 더불어서 다양한 확장 AT 명령어도 제공되어집니다. 또한 AT명령어를 직접 입력하지 않고 PC에서 간편하게 설정 또한 가능하도록 ParaniWizard 및 ParaniWIN 소프트웨어가 제공되어집니다. BCD100에서 AT명령어를 실행시키기 위해서는 BCD100이 사용자가 설계한 보드 또는 이와 상응하는 보드에 장착되어, 시리얼 포트가 연결될수 있도록 되어있어야 합니다.

BCD100에서 제공하는 SPP펌웨어는 Parani-ESD100V2/110V2에서 제공하는 SPP 펌웨어와 동일합니다. OEM 제품 개발 기간을 단축하거나, BCD100을 적용하기에 앞서서 기능을 테스트해보고 싶은 경우에는 Parani-ESD100V2/110V2 스타터 키트를 구입하여 먼저 적용해보는것을 권장합니다. 또한 SPP펌웨어의 기본개념 및 AT명령어를 참조하기 위해서는 Parani-ESD100V2/110V2의 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. Parani-ESD100V2/110V2의 매뉴얼은 아래 세나 기술 지원 홈페이지에서 다운로드 받을수 있습니다.

<http://www.sena.com/support/downloads/>.

선택적으로, PC용 블루투스 USB 동글과 같이 전체 블루투스 스택이 외부에서 동작하는 경우 또는 사용자가 직접 개발한 커스텀 펌웨어를 탑재하기 위한 목적으로 HCI 스택까지만 구현되어있는 펌웨어를 BCD100에 탑재하여 출시하는것도 가능합니다. 커스텀 펌웨어를 탑재하기 위한 자세한 내용은 세나 영업 담당자 또는 기술지원 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

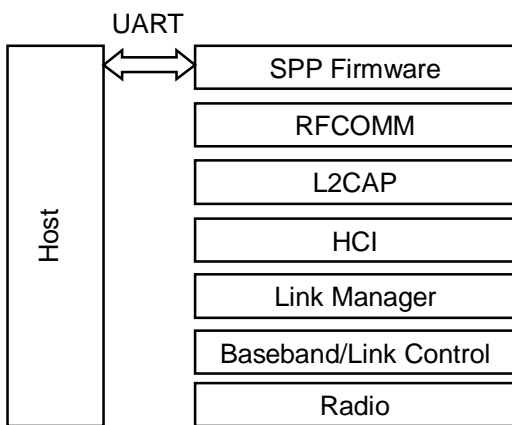


그림 6-1 SPP 펌웨어 블루투스 스택

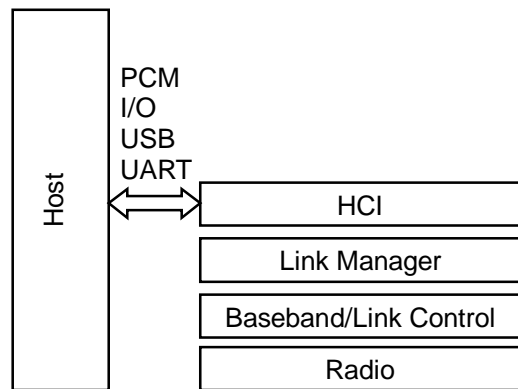


그림 6-2 HCI 펌웨어 블루투스 스택

7. 납땜 프로파일 (Solder Profiles)

납땜 프로파일은 환경에 따라서 매우 다양한 변수들에 의존적입니다. 아래 예시는 납땜 리플로우(solder re-flow)를 위한 한 예를 보여주지만 참고 목적으로만 사용되어야 합니다. 예시에는 다음과 같은 네가지 영역이 존재합니다:

- I **예열 영역 (Preheat Zone)** – 이 영역에서는 온도를 조절하여 상승시킵니다. 통산 1-2.5°C /s가 적당합니다.
- I **평형 영역 (Equilibrium Zone)** – 이 영역에서는 보드를 일정한 온도로서 유지하며 플럭스를 활성화시킵니다. 이 영역의 유지 시간은 통상적으로 2~3분이지만 플럭스의 기화 상태에 맞게 최적화되어야 하여야 합니다.
- I **리플로 영역 (Reflow Zone)** – 최고 온도는 용화가 적절하게 이루어지도록 충분히 높아야 하지만, 부품의 변색 또는 손상을 방지하기 위하여 일정 온도를 넘어서는 안됩니다. 또한 납땜 시간이 너무 길어지면 금속간 결정을 유발하여 취약부가 발생합니다.
- I **냉각 영역 (Cooling Zone)** – 냉각 속도는 납땜부를 작게 유지하기 위하여 충분히 빨라야 합니다. 통상적인 냉각 속도는 2-5°C/s 입니다.

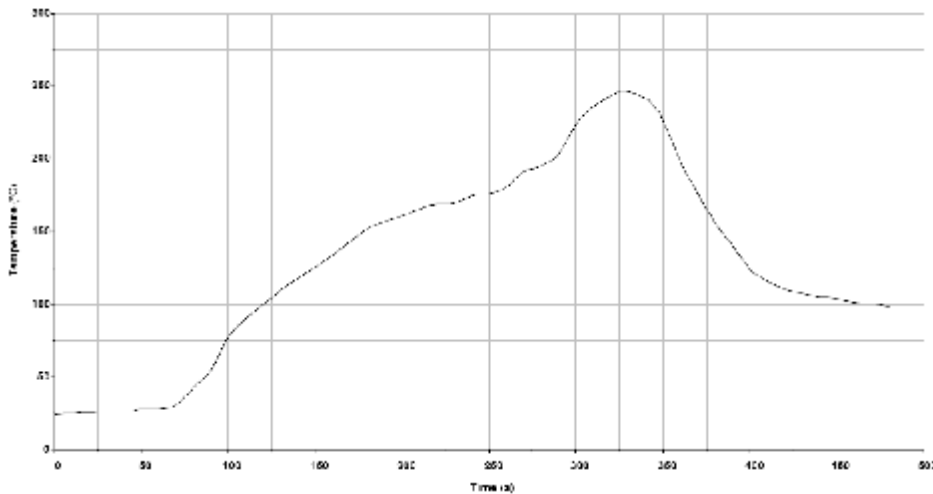


그림 7-1 통상적인 무납 리플로 납땜 프로파일

이 프로파일의 주요 특성은 아래와 같습니다:

- I 초기 상승부 = 1-2.5°C/sec to 175°C±25°C equilibrium
- I 평형 유지 시간 = 60 to 180 seconds
- I 램프에서 최고 온도 도달 속도 (245°C) = 최대 3°C/sec
- I 용점 이상 온도 유지 시간 (217°C): 45~90 seconds
- I 부품 절대 최고 리플로 온도: 260°C

BCD100은 위의 프로파일에 견딜 수 있으며, 최대 260°C 리플로 공정을 두 번 견딜 수 있습니다.

9. 인증 정보

9.1 블루투스 SIG 인증 (Bluetooth SIG Certification)

QDID: B015728

Design Name: Sena Bluetooth Class1 Module (Parani-BCD100)

Core Version: 2.0+EDR

Product Type: Component (Tested)

Declared Specifications: Baseband Conformance, Radio, Service Discovery Protocol, Logical Link Control and Adaption Protocol, Generic Access Profile, Link Manager, RFCOMM, Serial Port Profile, Host Controller Interface, Summary ICS, Product Type